

美國擬投入110億美元扶持半導體研發，並成立國家半導體技術中心



美國白宮於2024年2月9日宣布從《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act）撥款110億美元執行「CHIPS研發計畫」（CHIPS Research and Development (R&D) programs），並將設立投資基金，協助美國新興半導體公司技術商業化發展。

CHIPS研發計畫源係於美國國會於2022年8月通過《晶片與科學法》，提供527億美元的經費支持美國半導體產業，其中390億美元用於補助半導體生產，110億美元用於半導體研發。此次CHIPS研發計畫的具體作法如下：

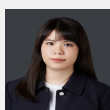
- （1）建置國家半導體技術中心（National Semiconductor Technology Center，簡稱NSTC）：為CHIPS研發計畫的核心項目，將投資50億美元建置NSTC，協助美國先進半導體研發與設計，確保美國於半導體領域的領先地位。NSTC將向公眾共享設施與專業知識，幫助創新者取得相關專業知識與能力。此外NSTC亦將推動利益團體（Community of Interest），將開放所有利益相關者就NSTC的規劃提供意見。
- （2）投資半導體人才（Investing in the Semiconductor Workforce）：創建人才勞動卓越中心（Workforce Center of Excellence），以培育、訓練美國半導體產業所需人才，並促進產業界與學術界的合作。
- （3）投資其他關鍵領域研發之需求（Investing in Other Key R&D Needs）：向美國晶片製造研究所（CHIPS Manufacturing USA Institute）投資至少2億美元，以創建美國首座半導體製造數位孿生研究所（Semiconductor Manufacturing Digital Twin Institute），以降低晶片研發製造的成本，加速創新技術商業化之週期；以及投資3億美元於先進封裝產業，以提升半導體系統之效能。以外亦投資1億美元資助「CHIPS量測計畫」（CHIPS Metrology Program）的29個項目，幫助研發新型測量設備與方法，以滿足為電子產業的技術需求。

相關連結

[FACT SHEET: Biden- Harris Administration Announces Over \\$5 Billion from the CHIPS and Science Act for Research, Development, and Workforce, The White House, Feb 9, 2024](#)

你可能會想參加

- **【8/27上午場】2025 科技專案成果管理之法制與實務課程**
- **【8/27下午場】2025 科技專案成果管理之法制與實務課程**
- **請來信後補以利安排教室。** **【上午場】2026科技專案成果管理之法制與實務課程**
- **請來信後補以利安排教室。** **【下午場】2026科技專案成果管理之法制與實務課程**



劉心妍

副法律研究員 編譯整理

上稿時間：2024年05月

資料來源：

FACT SHEET: Biden- Harris Administration Announces Over \$5 Billion from the CHIPS and Science Act for Research, Development, and Workforce, The White House, Feb 9, 2024, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/02/09/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-over-5-billion-from-the-chips-and-science-act-for-research-development-and-workforce/> (last visited March 4, 2024).

延伸閱讀：

吳彬詣，〈美國白宮發布《晶片與科學法》實施一周年總結〉，資訊工業策進會科技法律研究所，2023/9，<https://stli.iii.org.tw/article-detail.aspx?no=64&tp=1&d=9052>〈最後瀏覽日：2024/3/4〉。

許祐寧，〈美國商務部提出CHIPS護欄條款，對受補助者實施限制以維護國家安全〉，資訊工業策進會科技法律研究所，2023/6，<https://stli.iii.org.tw/article-detail.aspx?no=64&tp=1&d=8992>〈最後瀏覽日：2024/3/4〉。

吳彬詣，〈美國國家標準及技術研究院公布晶片法補助申請細節及限制〉，資訊工業策進會科技法律研究所，2023/3，<https://stli.iii.org.tw/article-detail.aspx?no=64&tp=1&d=8970>〈最後瀏覽日：2024/3/4〉。

文章標籤

研究設備

國家核心關鍵技術

半導體

美中科技戰

👁 科法觀點

半導體補助政策：軍備競賽常態化

推薦文章

